This Page Is Inserted by IFW Operations - and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images,

please do not report the images to the

Image Problem Mailbox.

METHOD FOR DRIVING SEMICONDUCTOR LASER, OPTICAL DISK DEVICE, OPTICAL TRANSMITTER, AND OPTICAL COMMUNICATION NETWORK

Patent Number:

JP11054826

Publication date:

1999-02-26

Inventor(s):

HIRATA SHOJI; AGAWA KEIGO

Applicant(s)::

SONY CORP

Requested Patent: JP11054826

Application Number: JP19970210690 19970805

Priority Number(s):

IPC Classification: H01S3/103; G11B7/125; H04B10/02; H04B10/18

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce noise which is produced when a semiconductor laser is used by driving the laser under such a condition that the curve indicating the relative noise intensity versus average light output characteristic of the laser has at least one peak and an average light output which is deviated from the peak can be obtained.

SOLUTION: When a semiconductor laser 1 is driven by supplying a drive current, which is obtained by superposing a high-frequency current from a high-frequency current source 3 upon a DC bias current from a DC bias current source 2, the characteristic noise of the laser 1 forms bumps, because light output (L) versus a drive current (I) characteristic of the laser 1 generates undulations and the relative noise intensity versus average light output characteristic of the laser 1 is synchronized to the undulation. When a frequency fm and amplitude am of the superposing high-frequency are set respectively to >=600 MHz and about 5 mW at &Delta I, and the relaxation oscillation frequency fr of the laser 1 is suppressed to about 3 GHz or lower at the amplitude of about 5 mW, the laser 1 can be used in a low-noise state, because the 'bumps' of the characteristic noise can be avoided and the laser 1 can be used with such a light output that the noise becomes extremely small.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平11-54826

(43)公開日 平成11年(1999)2月26日

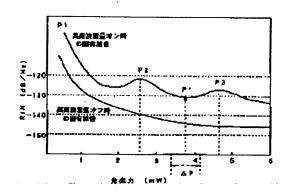
(51) Int.CL. ⁴ H0 1 S G1 1 B H0 4 B 1	7/125	織別紀号	FI H01S G11B H04B	7/125	25 A			
			審査請求	未請求	前求項の数20	OL (4	9 頁(
(21)出顧番号 (22)出顧日		特職平9-210690 平成9年(1997)8月5日	(71)出願人 000002185 ソニー株式会社 京京都品川区北品川 6 丁目 7 祭35号					
_		,	(72)発明者	平田	明二 品川区北品川6丁		-	
			(72)発明者		3.川区北岛川6丁	目7番35	チ ソニ	
			(74)代差人	弁理士	杉浦 正知			

(54) 【発明の名称】 半導体レーザの駆動方法、光ディスク装置、光送信装置および光通信ネットワーク

(57)【要約】

【課題】 半導体レーザに高周波重畳を行う場合に低鍵 音で半導体レーザを使用することができる半導体レーザ の駆動方法、光源としての半導体レーザの駆動にその方 法を用いた光ディスク装置。光送信装置および光通信ネ ットワークを提供する。

【解決手段】 半導体レーザに高周波重量を行う場合 に、半導体レーザの相対維音強度対平均光出力特性を示 す曲線に存在するピークから外れた平均光出力が得られ る条件で半導体レーザを駆動する。具体的には 例え は、使用する平均光出力P*に対してP*±0.5mW の範囲内にそのヒークが含まれないように高周波重量条 件(周波数、振幅、波形)を設定する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 直流電流に高周波電流を重量した駆動電 流で半導体レーザを駆動するようにした半導体レーザの 駆動方法において、

上記半導体レーザの相対維音強度対平均光出力特性を示 す曲線が少なくとも一つのピークを有し、

上記ピークから外れた平均光出力が得られる条件で上記 半導体レーザを駆動するようにしたことを特徴とする半 導体レーザの駆動方法。

を P^* としたとき、 P^* ± 0 . 5 m Ψ の範囲内に上記ビ ークが含まれないように上記高周波電流の重量条件を設 定するようにしたことを特徴とする請求項1記載の半導 体レーザの駆動方法。

【請求項3】 上記半導体レーザの使用する平均光出力 が10mWより低い場合において、上記高周波電流の周 波数を『m、上記半導体レーザの緩和振動周波数を『r としたとき、fr≥fm≥fr/5を満たすようにfm を設定するようにしたことを特徴とする請求項!記載の 半導体レーザの駆動方法。

【請求項4】 上記駆動電流の波形として矩形波を用 い。上記駆動電流のバルス幅をWp。上記半導体レーザ の発振遅れ時間をTdとしたとき、Td+1/fr≦W p≦Td+2/frを満たすように関pを設定するよう にしたことを特徴とする請求項1記載の半導体レーザの 駆動方法。

【請求項5】 上記半導体レーザの使用する平均光出力 が10mWより高い場合において、上記高周波電流の周 波数を『m、上記半導体レーザの授和振動周波数を『『 としたとき、fェ≧『m≧fェ/10を満たすように! mを設定するようにしたことを特徴とする請求項 1 記載 の半導体レーザの駆動方法。

【韻求項6】 光学ピックアップの光源に半導体レーザ を用い、直流電流に高周波電流を重畳した駆動電流で上 記半導体レーザを駆動するようにした光ディスク装置に

上記半導体レーザの相対維音強度対平均光出力特性を示 す曲線が少なくとも一つのピークを有し、

上記ピークから外れた平均光出力が得られる条件で上記 半導体レーザを駆動するようにしたことを特徴とする光 40 ディスク装置。

【請求項7】 上記半導体レーザの使用する平均光出力 をP°としたとき、P°±0.5m型の範囲内に上記じ ークが含まれないように上記高周波電流の重畳条件を設 定するようにしたことを特徴とする請求項6記載の光デ ィスク装置。

【請求項8】 上記半導体レーザの使用する平均光出力 が10m型より低い場合において、上記高周波電流の周 波数をfm、上記半導体レーザの緩和振動周波数をfr

を設定するようにしたことを特徴とする請求項の記載の 光ディスク装置。

【請求項9】 上記駆動電流の波形として矩形波を用 い、上記駆動電流のバルス幅をWp. 上記半導体レーザ の発振遅れ時間をTdとしたとき、Td+1/fr≦W p≦Td+2/frを満たすようにWpを設定するよう にしたことを特徴とする請求項6記載の光ディスク装

【論求項】() 】 上記半導体レーザの使用する平均光出 【論求項2】 上記半導体レーザの使用する平均光出力 10 力が10m型より高い場合において 上記高周波電流の 周波数をfm.上記半導体レーザの緩和振動周波数をf すとしたとき、fT≧fm≥fr/10を満たすように f mを設定するようにしたことを特徴とする請求項6記 裁の光ティスク装置。

> 【請求項11】 光源に半導体レーザを用い、直流電流 に高周波電流を重量した駆動電流で上記半導体レーザを 駆動するようにした光送信装置において、

> 上記半導体レーザの相対維音強度対平均光出力特性を示 す曲線が少なくとも一つのビークを有し、

20 上記ピークから外れた平均光出力が得られる条件で上記 半導体レーザを駆動するようにしたことを特徴とする光 送信装置。

【請求項12】 上記半導体レーザの使用する平均光出 力をP'としたとき、P'±0.5m型の範囲内に上記 ビークが含まれないように上記高周波電流の重畳条件を 設定するようにしたことを特徴とする論求項11記載の 光送信装置。

【論求項13】 上記半導体レーザの使用する平均光出 力が10mWより低い場合において、上記高周波電流の - 周波数をfm、緩和振動周波数をfrとしたとき、fr ≧fm≧fr/5を満たすようにfmを設定するように したことを特徴とする請求項11記載の光送信装置。

【請求項14】 上記駆動電流の波形として矩形波を用 い、上記駆動電流のパルス幅をWp、上記半導体レーザ の発振遅れ時間をTdとしたとき、Td+1/fr≦W p≦Td+2/frを満たすようにWpを設定するよう にしたことを特徴とする論求項11記載の光送信装置。 【請求項15】 上記半導体レーザの使用する平均光出 力が10mWより高い場合において、上記高周波電流の 周波数をfm 上記半導体レーザの緩和振動周波数をf するしたとき、fr≧fm≥fr/10を満たすように 『mを設定するようにしたことを特徴とする請求項11 記載の光送信装置。

【論求項16】 光送受信用の光ファイバーと光送信装 置と光受信装置とを有し、上記光送信装置の光源に半導 体レーザを用い、直流電流に高周波電流を重量した駆動 電流で上記半導体レーザを駆動するようにした光通信ネ ットワークにおいて、

上記半導体レーザの相対維音強度対平均光出力特性を示 としたとき、 $fr \ge fm \ge fr / 5$ を満たすようにfm = 50 す曲線が少なくとも一つのビークを有し、

http://www.ipdl.jpo-miti.go.jp/tjcontentdb.ipdl?N0000=20&N04.../;%3e%3e%3f%3a;7=9///// 00/01/25

to the office of the contract of

上記ピークから外れた平均光出力が得られる条件で上記 半導体レーザを駆動するようにしたことを特徴とする光 通信ネットワーク。

【請求項17】 上記半導体レーザの使用する平均光出力をP*としたとき、P*±0.5mWの範囲内に上記ピークが含まれないように上記高周波電流の章畳条件を設定するようにしたことを特徴とする請求項16記載の光通信ネットワーク。

【請求項18】 上記半導体レーザの使用する平均光出力が10mWより低い場合において、上記高周波電流の 10周波数を1m。 板和振動周波数を1rとしたとき、1r≥1m≥1r/5を満たすように1mを設定するようにしたことを特徴とする請求項16記載の光通信ネットワーク。

【請求項19】 上記駆動電流の波形として矩形波を用い、上記駆動電流のパルス幅をWp、上記半導体レーザの発振遅れ時間をTdとしたとき、Td+1/fr $\leq W$ $p \leq Td+2/fr$ を満たすようにWpを設定するようにしたことを特徴とする請求項16記載の光通信ネットワーク。

【論求項20】 上記半導体レーザの使用する平均光出力が10mWより高い場合において、上記高周波電流の周波数を f m. 上記半導体レーザの緩和振動周波数を f r としたとき、 f r ≥ f m ≥ f r / 10を満たすように f m を設定するようにしたことを特徴とする請求項16記載の光通信ネットワーク。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、半導体レーザの駆動方法、光ディスク装置、光送信装置および光通信ネットワークに関し、特に、高周波量量を行った駆動電流で半導体レーザを駆動する半導体レーザの駆動方法ならびに光源としての半導体レーザの駆動にそのような駆動方法を用いる光ディスク装置、光送信装置および光通信ネットワークに適用して好道なものである。

[0002]

【従来の技術】光ディスク装置の光学ビックアップの光線に用いられる半導体レーザにおいては、いわゆる戻り光難音の低減を図る目的で、直流電流に高周波電流を重量した駆動電流で半導体レーザを駆動すること。すなわち半導体レーザに高周波重置を行うことがある。この場合、これまでは、半導体レーザが適用される光学系に応じて、その高周波重量周波数、振幅、波形などを適正化していた。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところが、本発明者に よる最近の研究によれば、CD(コンパクトディスク) - ROMに比べてはるかに記録密度が高いDVD(ディ ジタルビデオディスク) - ROMの再生に用いられる光 ディスク装置において、光学ピックアップの光源に用い 50 られるAIGaInP系半導体レーザに十分な高周波章 量を行ったにもかかわらず、ある特定の光出力で雑音に 起因すると見られるシッターの異常な増大が発生することが判明した。このシッターの異常な増大は読み取り特性の悪化をもたらすため、その対策が求められる。

【0004】この問題は、高記録密度のDVD-ROMの再生において頭在化したものであるが、基本的には、光ディスクの高記録密度化に伴ってビットサイズが小さくなったことに起因するものと考えられ、例えば、直径12cmの光ディスクで考えると、容量がギガバイト程度になると顕著になる。ここで、例えば、半導体レーザの発振液長を650nmとする直径12cmの光ディスク(DVD-ROMなど)では容量は4.7ギガバイト、半導体レーザの発振液長を780nmとする直径12cmの光ディスク(CD-ROMなど)では容量は0.64ギガバイト(640メガバイト)である。

【0005】したがって、この発明の目的は、半導体レーザに高周液重量を行う場合にある特定の光出力でシッターの異常な増大が発生するのを防止することができる ことにより、低雑音で半導体レーザを使用することができる半導体レーザの駆動方法ならびに光源に用いられる 半導体レーザの駆動にそのような駆動方法を用いた光ディスク装置を提供することにある。

【0006】この発明の他の目的は、半導体レーザに高 周波重量を行う場合において低雑音で半導体レーザを使 用することができることにより、低雑音で高品質の光通 信を行うことができる光送信装置およびそのような光送 信装置を用いた光通信ネットワークを提供することにあ

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者は、従来技術が 有する上述の課題を解決すべく、親意検討を行った。以 下にその概要を説明する。

【0008】まず、従来技術が有する課題について改めて詳細に説明する。すなわち、本発明者は、DVD-ROM用の光ディスク装置の光学ピックアップの光源に用いられている発振波長650nmの屈折率導波型AIG aInP系半導体レーザに350MHzの高周波電棒につずの光出力に線形対応する)依存性において、特定のRFレベル、具体的には約1.3V(約2.5mWの光出力に対応する)の所で、ジッターの異常な増大が見られることを見い出した。これは、高周波重量を十分に行った状況下での現象であり、かつ、いつも同じRFレベルで再現性よく現れていることから、戻り光雑音に起因するものではない。さらに、この現象は、各種DVD用半導体レーザにおいても同様に発生することもわかった。

【0009】図1に、高周波量量を行った場合と高周波 重量を行わなかった場合との双方の典型的な光出力

(L)-駆動電流(1)特性を示す。図1より、高周波 重量を行わない場合、すなわちDC駆動の場合。L-I 特性は直線的であるが、高周波重量を行うとしきい値電 渝1aゕ下がり、L-1特性に非直線的なうねりが生じ ることがわかる。このうねりを微分量子効率の変化でみ ると、減衰する周期的な変動であることがわかる。この L- I 特性のうねりは、従来、十分に理解されていなか

【0010】本発明者は、このL-I特性のうねりとほ ような変化を生じていることを見い出した。すなわち、 高周波重量を行った半導体レーザの組対雑音強度(Rela tive Noise Intensity, RIN) 対平均光出力(Pou 1)特性は一般に図2に示すようになるが、とのRIN 対Pout特性においては、上述のL-1特性のうねり とほぼ同期して固有雑音が「こぶ」のような変化を生じ ている。なお、図2において、P1、P2、P3、・・ ·はRINが極大をとる平均光出力を示す。

【0011】そして、高周波重量応答光波形を観測した 箱果、L-1特性のうねりと同期して、緩和振動の第1。 パルス、第2パルス、第3パルスが生じていることがわ かった。各パルスの発生が始まる位置がL-|特性の傾 きの極小位置(ボトム)にほぼ対応しており、この付近 で新たな発振モード発生に起因する固有雑音が生成され ている。その様子を図るに示す。なお、図るにおいて、 D1. D2がL-1特性の傾きのボトムを示す。この新 たな発振モード発生に起因する固有維音の生成は原理的 にはキンク発生に伴う量子雑音の増加と類似の現象とも 言え、上述の固有雑音の「こぶ」の元とみなせる。

【0012】以上のように、半導体レーザに高周波重量 を行った場合。固有雑音が特定の光出力で周期的にピー クを持つ現象が存在し、光ディスク装置の光学ビックア ップの光源に用いられる半導体レーザに高周波重畳を行 った場合には、とれらのピークの所でジッター悪化の間 題を引き起こすことがわかった。この現象の性質をまと めると以下のようになる。

【0013】RIN対Pout特性における固有維音の 「こぶ」の位置(光出力位置)は、緩和振動周波数(? r)と高周波重畳周波数(高周波重畳周期)との相対関 係。高周波重畳波形、高周波重量振幅などで決定され、 次のような性質を有する。

【0014】(性質1)高周波重量振幅を大きくすると 変動周期は長くなる。

【0015】(性質2)高周波重量周波数を高くすると (高周波重量周期を短くすると)変動周期は長くなる。

【0016】(性質3)緩和振動周波数が高くなると変 動周期は短くなる。

【りり17】(性質4)温度を高くするとわずかに変動 周期が長くなる。

【0018】(性質5)戻り光が増えると雑音量が増

え、変動周期が短くなる。

【りり19】(性質6)高周波重量周波数を高くすると 低光出力時の雑音量が低減する。

【0020】とれらの性質は次のような理由により生じ る。図4は、DCバイアス電流値を変化させたときの光 応答の変化を示し、A、B、Cの順でDCバイアス電流 値が増大している。DCバイアス電流値が低いとき(図 4A)は授和振動の第1ビークのみ出力する状態であ り、この状態でDCバイアス電流に対応して緩和振動の は同期して、固有雑音(量子雑音)がいわば「こぶ」の 10 第1ビークが成長する。さらにDCバイアス電流値が上 がり。有効パルス幅Wpが緩和振動の第2ピークの励起 にかかる図4Bに示す状態になると、緩和振動の第2ピ ークが発生し始める。ところで、一般に、半導体レーザ は、ある新たな発振モードが成長し始めるときに固有雑 音(自然放出光が穏となって生じる量子雑音)を発生す ることが知られている。今回見い出した発脹モードは、 時間的な意味での、すなわち時間軸上での新たな発振モ ードであるが、現象としては、新たな発振モードが生じ るという意味で等価な物理現象と考えられ、この新たな 発振モードに対応して固有雑音が発生することになる。 さらにDCバイアス電流値を増していくと、緩和振動の 第3ピークが発生する所で次の雑音が発生する(図4 C)。そして、時間の経過とともに、以上のことが順次 繰り返される。なお、図4において、Tdは半導体レー ザの発振遅れ時間を示す。

> 【0021】以上のように、高周波重畳を行った半導体 レーザは一般にRIN対Pout特性に固有雑音の「こ ぶ」を持つが、この「こぶ」を実用光出力で問題のない レベル、具体的には、例えばRIN<-130dB/H zに抑え込むことが重要である。このためには、以上の 考察より、次のような対策が考えられる。対策の基本思 想は、(A)緩和振動の第2パルスの発生を遅くさせ、 (高出力側に追いやり) そこで発生する固有維音量を 減らす。

【りり22】(B)緩和振動の高次パルスを最初から早 く発生させてしまい(低出力側に追い込み)、それ以降 での発生を抑える。

【0023】のどちちかである。実用光出力がその半導 体レーザの仕様に対して比較的低めなら(A)の方法が 有効であり、比較的高めなら(B)の方法を利用するの が有効である。また、低めでも高めでも使いたいという 場合は低めを優先し、(A)の手法を用いるのが望まし

【0024】(A)を実現するためには以下の方法が考 えられる。(B)を実現するためには、以下のことと逆 のととをやればよい。

【0025】(A-1)高周波重量振幅を大きくする。 【OO26】(A-2)高周波重量周波数を高くする。 【0027】(A-3)半導体レーザの緩和振動周波数

50 を低くする。

【0028】(A-4)高周波重量液形を狭い矩形波にする。

【0029】ここで、(A-1)を用いる場合には、授和原助の第1パルスが大きくなりすぎて信頼性が損なわれるおそがあることに注意する必要がある。(A-2)は(A-1)と同様のおそれもあるが、これは高周波章量振幅を低めに設定することで回避することができる。さらに、(性質6)で述べたように全体の固有維音を抑えることができるため、都合がよい。

【0030】また、(A-3)は、端面反射率を高める。長共振器化、量子井戸効果を少なくするなどにより実現することができる。これらは半導体レーザの基本特性を悪化させるため、あまり好ましくないが、これしか方法がない場合は考慮する価値はある。(A-4)は非常に効果的であるが、やはり(A-1)と同じおそれがある高出力半導体レーザなどで端面が破壊に強い構造の場合には、利用する価値がある。ただし、高周波重量波形は厳密に矩形波である必要はなく、半導体レーザの緩和振動周波数 f r に対して相対的に短いパルスであればよい。

【0031】以上は、光ディスク装置において読み取りを行う場合についてであるが、書き込みを行う場合についても、基本的には同様のことが成立する。さらには、伝送路に光ファイバーを用い、光源に半導体レーザを用いる光通信システムにおいても、同様のことが成立する。この発明は、本発明者による以上のような考察に基づいて競意検討した結果案出されたものである。

【0032】すなわち、この発明の第1の発明は、直流 電流に高周波電流を重量した駆動電流で半導体レーザを 駆動するようにした半導体レーザの駆動方法において、 半導体レーザの相対雑音強度対平均光出力特性を示す曲 線が少なくとも一つのピークを有し、ピークから外れた 平均光出力が得られる条件で半導体レーザを駆動するようにしたことを特徴とするものである。

【0033】この発明の第2の発明は、光学ピックアップの光源に半導体レーザを用い、直流電流に高周波電流を重畳した駆動電流で半導体レーザを駆動するようにした光ディスク装置において、半導体レーザの相対雑音強度対平均光出力特性を示す曲線が少なくとも一つのピークを有し、ピークから外れた平均光出力が得られる条件で半導体レーザを駆動するようにしたことを特徴とするものである。

【0034】との発明の第3の発明は、光源に半導体レーザを用い、直流電流に高周波電流を重量した駆動電流で半導体レーザを駆動するようにした光送信装置において、半導体レーザの相対維音強度対平均光出力特性を示す曲線が少なくとも一つのビークを有し、ピークから外れた平均光出力が得られる条件で半導体レーザを駆動するようにしたことを特徴とするものである。

【0035】この発明の第4の発明は、光送受信用の光 50

ファイバーと光送信装置と光受信装置とを有し、光送信装置の光瀬に半導体レーザを用い、直流電流に高周液電流を重量した駆動電流で半導体レーザを駆動するようにした光通信ネットワークにおいて、半導体レーザの相対維音強度対平均光出力特性を示す曲線が少なくとも一つのビークを有し、ピークから外れた平均光出力が得られる条件で半導体レーザを駆動するようにしたことを特徴とするものである。

【0036】この発明における半導体レーザの相対維音 10 強度 (R | N) 対平均光出力 (Pout) 特性の一例を 示すと図2のようになる。図2において、ピークP2、 P3が個有雑音の「こぶ」を示す。

【0037】この発明においては、典型的には、半導体レーザの使用する平均光出力(推奨平均光出力)をP'としたとき、P'± ΔP(ただし、ΔPは使用する平均光出力(推奨平均光出力)に対するマージン(図2参照))の範囲内、より具体的にはP'±0.5m Wの範囲内にピークが含まれないように高周波高流の重畳条件を設定する。このようにすることにより、レーザ光の利用効率のマージンを実用上十分に大きく確保しつつ、固有難音の「こぶ」を避けて低雑音で半導体レーザを使用することができ、例えば光ディスク装置においては光学ピックアップのロット間ばらつきに対して十分なマージンを確保することができ、製造歩留まりを十分に大きくすることができる。

【0038】この発明において、半導体レーザの使用する平均光出力が10mWより低い場合において固有雑音の「こぶ」を遊けて低雑音で半導体レーザを使用するためには、高周波電液の周波数をfm. 半導体レーザの緩和振動周波数をfrとしたとき、fr≥fm≥fr/5を満たすようにfmを設定する。これは、先に述べた対策(A)で(A-2)の方法を採った場合に対応する。【0039】この発明においては、固有雑音の「こぶ」を選げて低雑音で半導体レーザを使用するためには、駆動電流の波形として矩形波を用い、駆動電流のバルス幅をWp、上記半導体レーザの発振遅れ時間をTdとしたとき、Td+1/fr≤Wp≤Td+2/frを満たすようにWpを設定してもよい。これは、先に述べた対策(A)で(A-4)の方法を採った場合に対応する。

【0040】この発明において、半導体レーザの使用する平均光出力が10mWより高い場合において固有雑音の「こぶ」を遵けて低雑音で半導体レーザを使用するためには、高周波電流の周波数を f m. 半導体レーザの緩和振動周波数を f r としたとき、 f r ≥ f m ≥ f r / 1 0 を満たすように f m を設定する。これは、先に述べた対策 (A)で (A-2)の方法を採った場合に対応する。

【0041】また、この発明においては、例えば、実用 光出力を低めおよび高めの双方で使用したい場合。その 一方の要求で高周波重量条件がある条件に固定された場

台、他方の要求を満たすためにそのときに使用する平均 光出力を、図2のビークから十分に外れた平均光出力に 設定する。

【0042】この発明において、半導体レーザは、基本 的にはどのような種類のものであってもよく、半導体材 料、レーザ構造、活性層の構造などを問わないが、具体 例を挙げれば、AIGalnP系半導体レーザ、AIG 8AS系半導体レーザなどである。また、活性層を量子 井戸構造とする場合、歪量子井戸構造とするか、その歪 の厚さをどのように設定するかなどの多くの自由度があ

【りり43】上述のように構成されたこの発明によれ は、半導体レーザの相対報音強度対平均光出力特性を示 す曲線が少なくとも一つのビークを有し、これらのピー クから外れた平均光出力が得られる条件で半導体レーザ を駆動するようにしていることにより 固有維音の「こ ぶ」を避けて低雑音で半導体レーザを使用することがで きる.

[0044]

【発明の実施の形態】以下、この発明の実施形態につい て図面を参照しながら説明する。

【10045】まず、この発明の第1の実施形態について 説明する。この第1の実施形態は、先に述べた対策 (A) で(A-2)の方法を採る場合に対応する。

【0046】図5は半導体レーザの駆動回路を示す。図 5において、符号1は半導体レーザ、2はDCバイアス 電流源、3は高周波電流源を示し、DCバイアス電流源 2によるDCバイアス電流に高周波電流源3による高周 波電流を重量した駆動電流を半導体レーザーに流して駆

【0047】との第1の実施形態においては、高周波重 量周波数『mを600MHz以上に設定し、高周波重量 振幅amはΔI aで5mA程度に設定する。また、半導 体レーザ1の緩和振動周波数1rを5m型程度で3GH 2程度以下に抑える。このためには、半導体レーザ1の 基本特性を実用上支障が生じる程度に劣化させず、信頼 性に悪影響が生じない範囲で、半導体レーザ1の端面反 射率を高める。長共振器化する、半導体レーザーが量子 井戸型半導体レーザである場合には量子井戸効果を少な くするなどの方法を採る。

【0048】半導体レーザ1の具体例を挙げると、例え は、発振波長650nmの屈折率導波型AIGaInP 系半導体レーザである。

【0049】以上のように、この第1の実施形態によれ は、高周波重畳周波数fmを600MHz以上に設定 し、高周波重畳振幅amは△Imで5mA程度に設定

し、半導体レーザ1の緩和振動周波数1mを5mW程度 で3GHz程度以下に抑えていることにより、図2に示 すような固有雑音の「こぶ」を避け、雑音が極小となる 50 することができ、低雑音で半導体レーザ1を使用するこ

光出力で半導体レーザーを使用することができ、低雑音 で半導体レーザーを使用することができる。

【りり50】このため、例えば、光ディスク記録および /または再生装置の光学ビックアップの光源に用いられ る半導体レーザの駆動にこの第1の実施形態による駆動 方法を適用した場合には、読み取り時および/または書 き込み時のジッターを実用上十分に低く抑えることがで き、良好な読み取り特性および/または書き込み特性を 得ることができる。また、戻り光が存在する場合におい の大きさをどのように設定するか、量子井戸数や井戸層 10 ても 上述の固有維音の「こぶ」の付近で大きな雑音が 発生するので、この第1の実施形態による駆動方法を適 用してこの雑音の発生を抑えることにより、良好な読み 取り特性および/または書き込み特性を得ることができ る。さらに、一つの半導体レーザを読み取りおよび書き 込みの双方に使用するように複数の光出力で使用する場 台においても、この第1の実施形態による駆動方法を用 いることにより、読み取り特性および書き込み特性とも 良好にすることができる。ここで、光ディスク記録およ び/または再生装置の具体側を挙げると、発振波長65 20 0 n mの屈折率導波型ALGalnP系半導体レーザを 光学ピックアップの光源に用いたDVD-ROM再生装 置である。

> 【0051】また、光送受信用の光ファイバーの一端お よび他端にそれぞれ光送信装置および光受信装置を設 け、その光送信装置の光源に用いられる半導体レーザに 高周波重量を行う光通信ネットワークにおいて、その半 導体レーザの駆動にこの第1の実施形態による駆動方法 を適用した場合には、上述のように低雑音で半導体レー ザを使用することができるので、低雑音で高品質の光通 信が可能となる。

> 【0052】次に、この発明の第2の実施形態について 説明する。この第2の実施形態は、半導体レーザ1を比 較的高い光出力で使いたい場合で、先に述べた対策 (B)を採る場合である。

【0053】この第2の実施形態においては、高周波重 量周波数1mを500MHz以下に設定する。ととで、 fmは、低くしすぎると(性質6)で述べた固有維音の 全体的上昇が問題になるおそれがある一方、この場合は 半導体レーザ1を比較的高い光出力で使う場合であるの でそのおそれは少ないが、実用的には100MH2程度 が下限と考えられる。また、高周波重畳振幅8mは、戻 り光雑音を抑えることができる範囲でできるだけ低めに 抑え、具体的には『mにもよるが例えば△luで7mA 程度以下に設定する。さらに、半導体レーザーの緩和振 動周波数 f rを5mW程度で4GHz程度以上に高くす

【0054】との第2の実施形態によれば、第1の実施 形態と同様に、図2に示すような固有雑音の「こぶ」を 避け、雑音が極小となる光出力で半導体レーザーを使用

特闘平11-54826

11

とができる。

【0055】そして、光ディスク記録および/または再 生装置の光学ビックアップの光源に用いられる半導体レ ーザの駆動にとの第2の実施形態による駆動方法を適用 した場合には良好な読み取り特性および/または書き込 み特性を得ることができる。また、光送受信用の光ファ イバーの一端および他端にそれぞれ光送信装置および光 受信装置を設け、その光送信装置の光源に用いられる半 導体レーザに高周波重量を行う光通信ネットワークにお ける半導体レーザの駆動に適用した場合には、低雑音で 10 高品質の光通信が可能となる。

【0056】以上、この発明の実施形態について具体的 に説明したが、この発明は、上述の実施形態に限定され るものではなく、この発明の技術的思想に基づく各種の 変形が可能である。

【0057】例えば、上述の第1の実施形態において は、高周波重畳周波数『mを600MHz以上に設定 し、高周波重畳振幅amをΔ十っで5mA程度に設定 し、半導体レーザ1の緩和振動周波数1mを5m型程度 で3GHz程度以下に抑えたが、高周波重量周波数1m を600MH2以上に設定し、高周波重畳振幅amをΔ Laで5mA程度に設定するだけでも実用上十分な効果 を得ることができる。また、半導体レーザーが、高周波 重量振幅 a mを大きくしても信頼性にさほど悪影響が生 じないものであれば、高周波重量振幅 a mの制限をなく してもよい。むしろ、対策(A)による効果を大きくす る観点からは、高周波重畳振幅amを大きくするほど大 きな効果が得られる。これは、特に低光出力でも高光出 力でも低雑音で半導体レーザーを使用したい場合には効 果的である。

【0058】また、上述の第2の実施形態において、バ ルス波形としてバルス幅の広い矩形波を用いることによ り、より低雑音で半導体レーザを使用することができ る。また、半導体レーザ1側での対策として、ストライ

ブ幅を狭くするか、導波型を利得導波型的にして注入電 痛を横方向に拡散させることで緩和振動を減衰させると さらに効果的である。

[0059]

【発明の効果】以上説明したように、この発明による半 導体レーザの駆動方法によれば、半導体レーザに高周波 重畳を行う場合にある特定の光出力でジッターの異常な 増大が発生するのを防止することができ、低雑音で半導 体レーザを使用することができる。

【りり60】この発明による光ディスク装置によれば、 低雑音で半導体レーザを使用することができることによ り、良好な読み取りおよび/または書き込み特性を得る ことができる。

【0061】との発明による光送信装置および光通信ネ ットワークによれば、低雑音で半導体レーザを使用する ことができることにより、低雑音で高品質の光通信を行 うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】高周波重量を行った場合および高周波重畳を行 - わなかった場合の半導体レーザの光出力 - 駆動電流特性 を示す略線図である。

【図2】半導体レーザの相対維音強度対平均光出力特性 を示す略線図である。

【図3】半導体レーザの微分量子効率の周期的変動と緩 和振動パルスおよび雑音発生との関係を説明するための 略線図である。

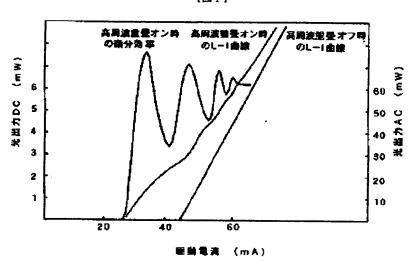
【図4】DCバイアス電流値を変化させた場合における 半導体レーザの光応答の変化を説明するための略線図で

【図5】半導体レーザの駆動回路を示す回路図である。 【符号の説明】

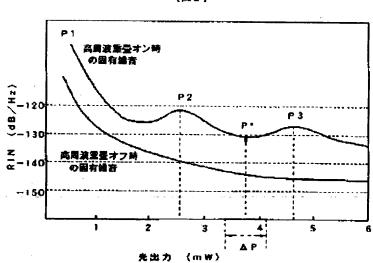
1・・・半導体レーザ、2・・・DCバイアス電流源、

3・・・高周波電流源

特開平11-54826

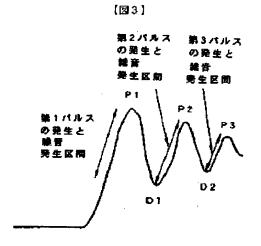


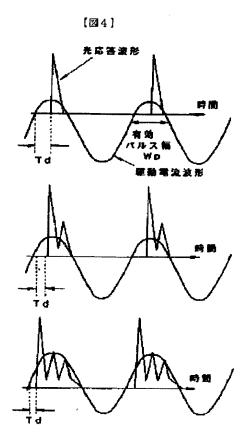
[図2]



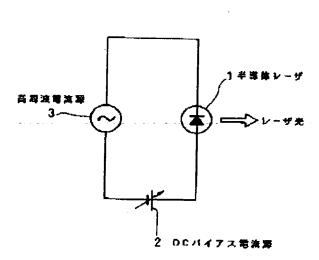
A

В





C



[25]